

## 技術・品質・環境

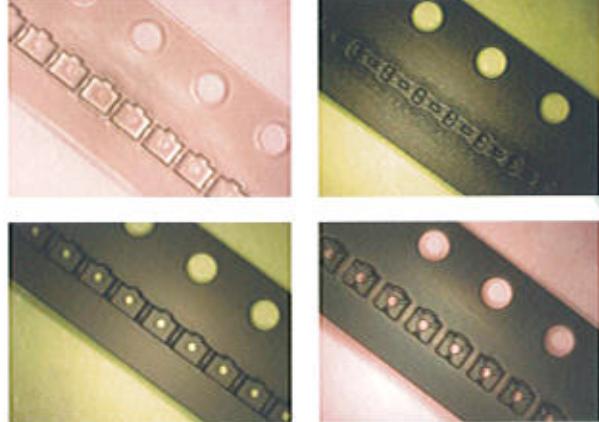
半導体は「産業の米」と呼ばれ、高度情報通信社会の担い手として日常社会の隅々にまで浸透し、電子機器の飛躍的な小型化、軽量化、高性能化を可能にしてきました。このような電子機器の更なる進化に伴い、その構成部分となる半導体においてもミクロ以下の極めて高精度な技術力が求められております。

私たちは半導体の流通・高速自動実装に対応できる搬送・包装材料分野にて培った経験と実績を活かし、メーカーと一緒に

開発・改善・改良を進めて参ります。又、国内のみならず海外製品をご紹介するなど原価低減にも努めます。

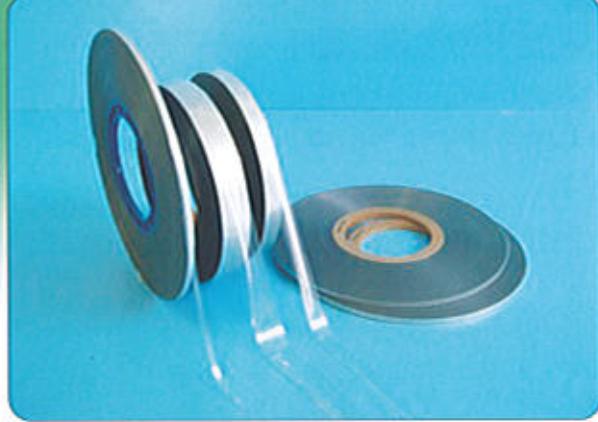
私たちは電子材料分野において、お客様の問題解決を第一に考え、高度な技術力によって、高品質かつ、環境問題にも

配慮した製品を提供し、社会に大きく貢献するよう努めて参ります。



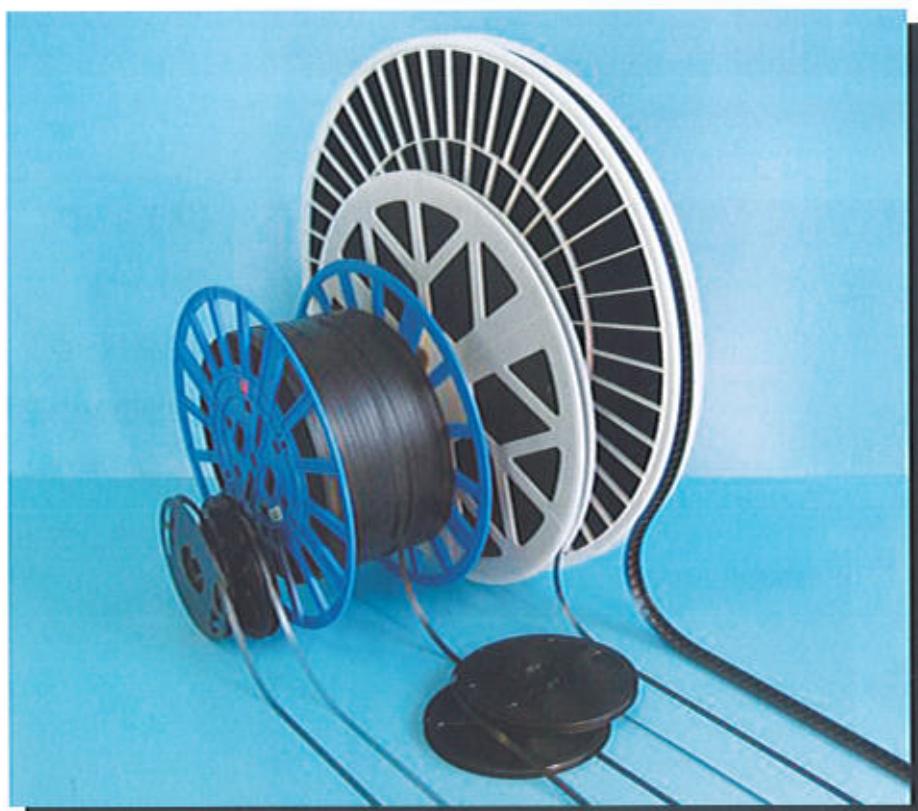
### [キャリアテープ]

- 環境を配慮した素材をご提案し社会に貢献。
- 凸型金型技術を活かして高い精度を確保。
- 長尺化の推進にて品質確保・生産性の向上を図る。
- 帯電防止性、導電性にて静電対策も万全。

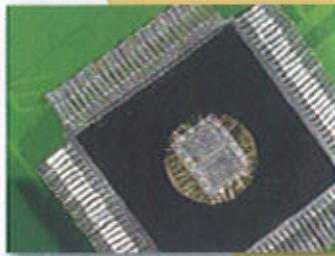


### [カバーテープ]

- 最速実装でも破れない強度。
- 高い透明性。
- 幅広いシール温度条件。
- シール後の少ない経時変化。
- 帯電防止性、導電性にて静電対策も万全。



### [リール] ●組立式リール ●エコリール ●帯電防止、導電リール

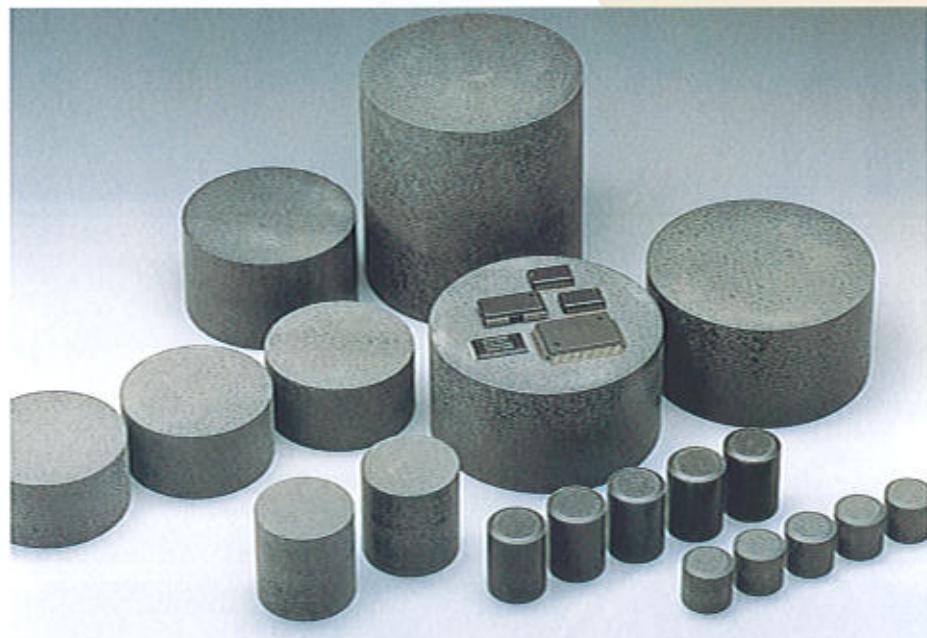
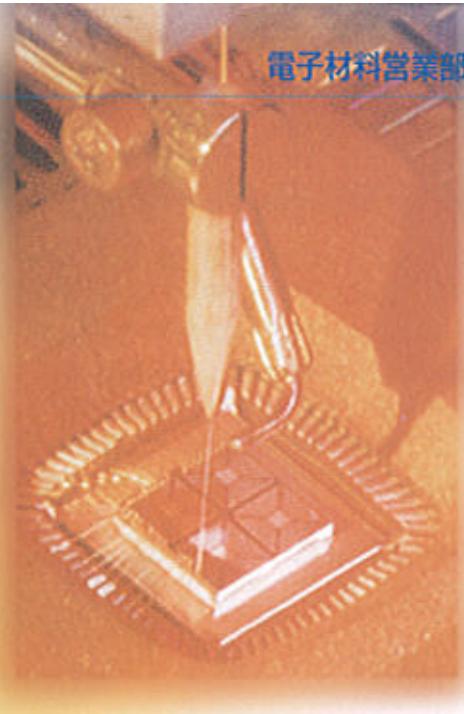


## 供給・サービス

半導体・各種電子部品に絡む、あらゆる先端製品をタイムリーにご提供して参ります。

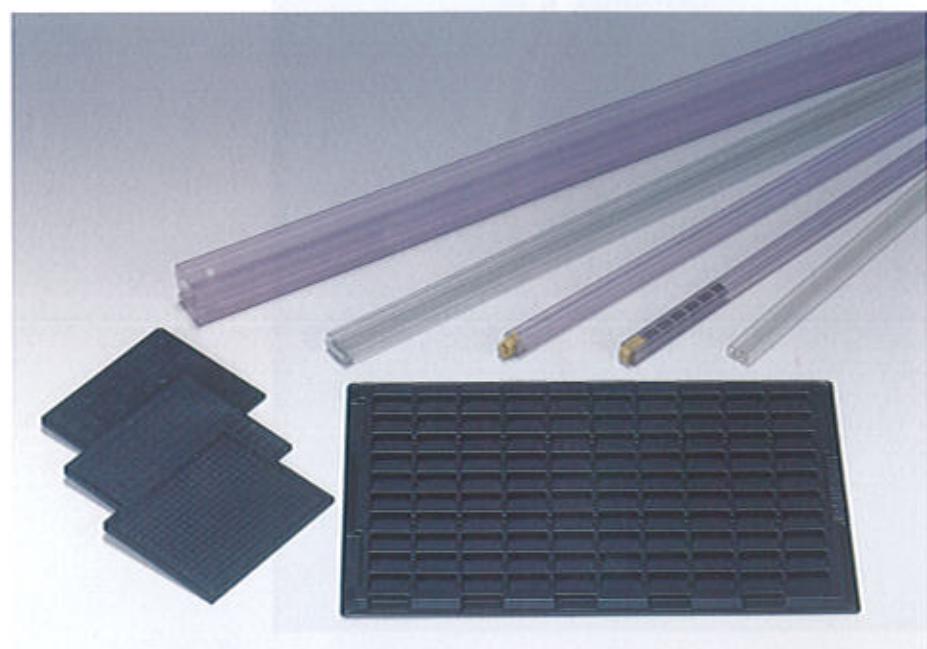
## 私たちの役割と責任

お客様の悩み所・問題点を抽出し、メーカーと一緒に問題解決を行う事です。  
お客様に感謝される事が私たちの役割です。



### [半導体封止用樹脂]

多用な半導体パッケージに対応する  
封止材をご提案致します。



### [スティック]

### [トレー]

### [防湿パック]

### [シリコンウェハーケース]

### [キャビラリー・コレット]

### [ウレタンフォーム]

### [その他]